PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-126605

(43)Date of publication of application: 18.05.1989

(51)Int.CI.

G02B 6/12

(21)Application number : 62-284272

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

12.11.1987

(72)Inventor: TANIZAWA YASUHISA

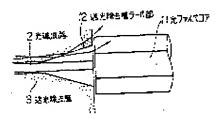
(54) LIGHT GUIDE DEVICE WITH STRAY LIGHT REMOVING LAYER

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease crosstalks and the deterioration in an extinction ratio by forming a stray light removing layer to the region which is limited to the upper part of the light guide of a buffer layer and near said part and where there is no buffer layer.

CONSTITUTION: The buffer layer 4 consisting of SiO2 is coated to the upper part of the light guide 2 formed on a substrate 1 and near the same and the stray light removing layer 3 consisting of TiO2 is formed in the regions except said region. The stray light in the substrate 1 is, therefore, confined in the stray light removing layer 3 as said light is propagated. The region where the stray light removing layer 3 in the upper part of the light guide at the exit end of the light guide is expanded to a taper shape toward the exit end in order to prevent the confined and propagated light from being coupled to an optical fiber or photodetecting element connected to the exit end of the light guide. The crosstalks and the deterioration in the extinction ratio are thereby decreased.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-126605

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)5月18日

G 02 B 6/12

A-7036-2H J-7036-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

公発明の名称

迷光徐去層付光導波路デバイス

②特 願 昭62-284272

②出 願 昭62(1987)11月12日

砂発 明 者 谷 澤

久 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

20代理人 弁理士 芦田 坦 外2名

明 細 實

1. 発明の名称

迷光除去層付光導放路デバイス

2. 特許請求の範囲

1. 光導波路が形成された基板表面にパッファ 個を有する光導波路デバイスにおいて、前配パッファ層を光導波路上部とその近傍に限定し、前記パッファ層のない領域に迷光除去層を形成したことを特徴とする迷光除去層付光導波路デバイス。

2. 前記迷光除去層が前記当板の屈折率よりも大きい屈折率をもつ物質から成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の迷光除去層付光導
彼路ディイス。

3. 前配光導波路の出力側端部における前記迷 光除去順の形成されていない部分が該光導波路の 出力側端部に向かってテーパ状に広がっていることを特徴とする特許請求の範囲第2項配数の迷光 除去層付光導坡路デバイス。 4. 前記迷光除去層が光を吸収する物質から成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 迷光除去層付光導放路デバイス。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光導波路デバイスに関し、特に光導波路 遊板内の迷光を除去する層を有する光導波路デバイスに関する。

〔従来の技術〕

光導波路を用いた光デバイスには,第5図,第6図に示すような2×2 EOスイッチや,第7図に示すような多分較外部変関モジュール等がある。第5図,第6図を参照して,2×2 EOスイッチは方向性結合部での光導波路間のモード結合と,LiNbO3 等の強誘電体基板のもつ電気光学効果による屈折率変化を利用したものである。入力側の光ファイバ6から入力された光は,Cr - Au による電医5への印加電圧が0の時は出力側の光ファイバ7から出射され、スイッチ動作電圧が印加され

た時は出力領の光ファイバ8から出射される。一方、多分岐外部変調モジュールでは、第7図を参照して、レーザダイオでド15から出射された光がレンズ16により集光されて光導放路に分岐される。更に、分岐された各光導放路にかいてはそこに設けられた光変調部19にかいて電圧をオン、オフすることにより変調が行われ、各変調光は各光導放路に接続された光ファイバ20に出射される。

これらの光導波路型デバイスは、スイッナもるいは空間に、蓋板の電気光学効果を用いるため、第6図に示すように、まず電気光学効果を有するLiNbO3等の強誘電体基板1にTIを光導波路形状にパターニングし、約100で数路2を形成分がある。次に、磁界成分が基本を反射面(安)に平行なて11次の金属電板への吸収損失を対すをコーティングにある。数はよりも低い周折率の材料をコーティングしバッフェ層4を形成した上で、光導波路2上

ての光が光導波路に結合しないで,一部の光が光 消波路以外の基板内に濡れてしまり。

出射句の光ファイバをシングルモードファイバとしたときは。たとえ。これらの当初内送光が存在したとしても。光導波路と光ファイベの電界分布の大きさがほぼ同じであるため。送光は光ファイバにお合されたくい。しかし。出射倒光ファイベにコア径の大きいマルチモードファイバを接続したり。あるいは、光導波路出射端に直接受光素

部に Cr, Au 等の材質をコーティング,パターニングして電極 5 を形成する。 最後に,電極 5 の保護のために,再び $8iO_2$ 膜を電極取出し部(パッド部)1 0 を除いた基板金面にコーティングする。

従来は、こうして作製された基板より光導波路 条子となる部分を切断した後、端面研磨し、これ に光ファイバヤ、発光、受光素子を接続して光ス イッチや光変調器を形成していた。

(発明が解決しようとする問題点)

子を結合するような場合,光導波路よりも受光径が大きくなると同時に,開口数も大きくなるので, 光導波路周辺からの透光に対しても受光感度が高くなり,先述のクロストークや消光比の劣化をよ り起こしやすくなる。

(問題点を解決するための手段)

〔原理及び作用〕

基根表面に光導波路を形成した後,直接光導波路上部に金具電極を設けると,TMモード光は,金属に吸収されて損失が生じるので,一旦落板袋

面にパッファ暦を形成した上で金属電極を形成する。通常は、このパッファ暦は、 茄板表面からの 導波光の放射損失がないように 茄板よりも低い 屈 折率をもつ材料で形成される。

Ti 拡散LinbOg 光導波路の場合, LinbOg の屈折 率が 2.2 であるので、屈折率が 1.4 の 8iO2 が Cの **パッファ層に用いられる。従来とのパッファ層は,** プロセスを容易にするため光導波路上部だけでな く,遊板表面全体化形成されている。本発明では, このパップ・ア層を光導波路上部とその近傍だけに 限定して形成し、光導放路が形成されていたい質域 には、逆に、基板設面から光が放射されるよう基 板よりも高い屈折率をもつ材料を迷光除去層とし てコーティングする。とりすることによって、益 根内に役乱した迷光は、基板袋面に到達すると、 この迷光除去層に一旦放射され,閉じ込められた まま伝搬する。との迷光除去層は, LiNbOs を基板 とした光導波路の場合。コーティングが容易で。 しかも 屈折率が 2.4 と LINBOs より高い TiO2が適し ている。

第1図は本発明の迷光除去層付光導波路デバイスを適用した2×2m〇スイッチの上面図であり、第2図は第1図のA-A/接断面図である。1はLiNbO3による基板・2は基板1にTiを光導波路形状にパターニングし、1000に6.6的で熱拡散させて形成した光導波路・3はTiO2による迷光除去層、4はSiO2によるパッファ層、5はCr-Auによる電極、6 かよび9は入力側の光ファイバ・7かよび8は出力端の光ファイバ・10は電極取出し部でケースの端子に接続される。

まず、本発明の迷光除去層付光導皮路デバイスの作製プロセスについて説明する。 基板表面をりた Cinboos の基板にTi をスパッタにより 600 % 成膜し、これにフォトリングラフィーを 用いてパターニングした後、エッチングにより 基 位上にTi の光導皮路パターンを形成した。 光導皮路パターンは 2 本の近接する光導皮路間のモード 結合と 基根のもつ 電気光学効果を利用してスイッチング動作を行う方向性結合形式イッチ形状である。ここでは光導皮路幅は 6 am . 方向性結合部で

同様に、上記のTiO2のような基板よりも高い周 折率をもつ物質により迭光除去層を形成する以外 に、GaAs 等の光を吸収する物質を光導放路上部と その近傍以外の領域に形成し、基板内の迷光をこ の吸収膜により吸収させることも可能である。 〔突施例〕

次に、本発明について図面を参照して説明する。

は光導波路間ヤキップは 5 μm で結合長は 6 m 。素子長は 2 0 m とした。 この Ti の光導波路パターンを 1 0 0 0 でで 6 (H)熱拡散させて光導波路 2を作製した。

次化 , 810, をプラスマ CVD 法によりあらかじめ 遊板全面にコーティングし、光導波路の上部とそ の近傍だけ 8102 が残るようフォトリングラフィーによ りパターニングした後に、ファ酸により光導液路 近傍以外の部分の810,をエッテングし険去した。 レンストが付いたままで,今度は蒸着によ bTiOz を基板にコーティングした後。リフドオフにより SiO2 パッファ層上の TiO2 層を除去した。 これによ り、基板に形成された光導波路2の上部とその近 傍には SiO2 によるペッファ暦 4 が , それ以外の倒 破にはTiO2による迭光飲去層3かそれぞれコーテ ィングされたことになる。さらに,結合部分の光 導波路 2 上部に Cr - Au による電極 5 を蒸着によ り成膜、パターニングし、最後に基根全面に電極 保護用の SiO2 による保護膜 4′を形成し,全プロセ スを終える。とうして作毀された光導波路基根は、 所望の大きさに切断,端面研磨され、光導波路端部に入力倒光ファイベ 6 、9 、出力倒光ファイベ 7 、8 がそれぞれ接続される。

第3図は、上述のようにして作製された迷光飲 去層に閉じ込められた光の光ファイ べへの結合を防ぐために光導波路2の出力倜縮部で、迷光除去層が形成されてない部分を始部に向ってテーバ状に広げたものである。

第4図は出力個に第3図の光ファイベのかわりに受光素子13を結合させたものである。このように迭光除去層にテーパ部を設けると、後述するように、アバイス化時のクロストークがさらに改善できる。

第1 図の入出力端部を第3 図の構造にして作製された2 × 2 E O スイッチの特性、特にクロストーク特性を評価した。入力光は、スイッチング電圧を低くするためT M モード光とし、入力個光ファイバ6 から入力した光をスイッチングしたときの正規の光ファイバと反対 ので ので えっといる から るっと ので れる 光の量を 別定した。 本実施例の E O スイ

表 1 の結果からわかるように、出力側にシングルモードファイパを用いたときは、クロストークは約 3 dB、マルチモードを用いたときは、約 7 dB 近く低級できた。とのように、本発明の迷光除去届付光導波路デバイスを用いることにより基板内の迷光の出力倒光ファイバへの結合を防ぎ、停性を改善することができる。

なお、前配実施例では迷光除去層3の材料として若板よりも高い屈折率を持つものについて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、迷光除去層として GBAB 等の光を吸収する物質を利用しても十分な迷光除去効果が得られる。 (発明の効果)

以上説明したように本発明は、光導波路が形成された基板の上部のパッファ層を光導波路上部に限定し、光導波路が形成されている部分以外の領域には基板よりも風折率の高い材料をコーティングして迷光欲去層を設け、さらには光導波路出力
開端部で、この迷光欲去層がコーティングされていない領域をテーパ状に広げることにより、光導

ッチの場合、毎年オフでは、光ファイバ6から入力された光は光ファイバ8から出力され、毎年オンのときは光ファイバ7から出力される。 すなわち、毎年オフの時は、光ファイバ7から出力されれる光が、毎年オンの時は光ファイバ8から出力される光がそれぞれクロストークとなる。

とのクロストーク量を,従来の途光除去層のない光導放路ディイスを用いた場合と,本発明の迷光除去層付光導放路ディイスを用いた場合について測定した。尚,出力側の光ファイベには,シングルモードファイバを用いた場合のそれぞれについて行なった。その測定結果を表1に示す。

没 1

		逆来基 板	本発明の高板
シングルモード	穩圧 ON	2248	24dB
ファイベ	OFF	1848	2148
マルチモード	ON	1248	2 2 d B
ファイベ	OFF	11dB	1848

政路の曲り部や分岐部での放射による基板内の迷光や、発光素子からの直接の基板内部の迷光を迷光除去層に閉じ込め、出力光ファイベヤ、受光索子への結合を防ぎ、クロストークや、消光比の劣化を少なくできる効果がある。

とのように、本発明の迷光欲去層付光導波路基板を適用することにより、クロストークが低い B O スイッチャ、消光比のよい多分破変調器が実現できるだけでなく、出力側にマルチモードファイバを適用したり、光導波路に直接受光素子を結合することも可能となり、光導波路デベイスの特性が向上するとともに、そのアプリケーションも 拡大させることができ、本発明の工業的価値は高い。

4.図面の簡単な説明

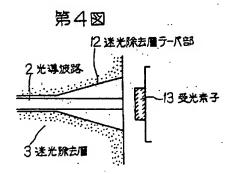
第1 図は本発明の迷光除去層付光導波路基板を 用いた 2 × 2 E O スイッチの上面図 , 第2 図は第 1 図の A - A/ 顧断面図 , 第3 図は光導波路出射機 にテーパ形状の速光除去層をもつ光導波路基板の

特開平1-126605 (5)

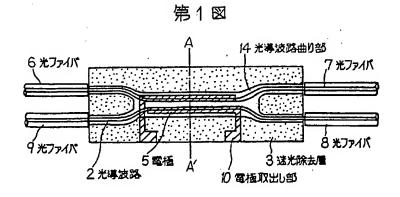
光導波路出射端部拡大図,第4図は第3図における光ファイパのかわりに受光案子を光導波路出射端に接続した図である。また,第5図は従来の光導波路遊板を用いた2×2 E O スイッチの上面図であり,第6図は第5図のB - B'線断面図,第7図は L D 内蔵多分岐外部変調モジュールの上面図である。

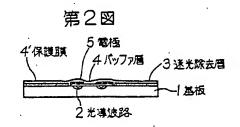
1 … LiNbO₅ による逃復,2 … Ti 拡散による光導
波路,3 … TiO₂ による迷光除去層,4 … 8iO₂ に
よるパッファ層,4′… 保護膜,5 … 電極,6 ,7
… 入力側光ファイパ,8 ,9 … 出力倒光ファイパ,
1 0 … 電極取出し部,1 1 … 光ファイパコア,
1 2 … 迷光除去層テーパ部,1 3 … 受光素子,
1 4 … 光導波路曲り部,1 5 … レーザダイオード,
1 6 … レンズ,1 7 … 光導波路,1 8 … 分岐部,
1 9 … 変調部,2 0 … 光ファイパ。

第3図 12 速光除去層ラーパ部 11光ファイパコア 2 光導波路 3 速光除去層



代理人 (7783) 弁理士 池 田 惠 保





特開平1-126605 (6)

